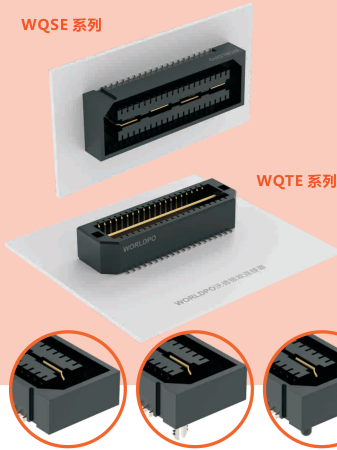
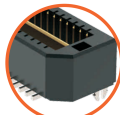
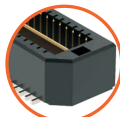


0.80mm 间距 WQTE / WQSE系列
两排：28~120pin 配对台高：5.00~25.00mm

WQSE 系列



WQTE 系列



技术参数

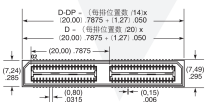
绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或镀锡
额定电压：
触点：1.3A每针@环境温度95℃ 接地板：10.1A每个接地板@环境温度95℃
工作温度范围：-55℃至+125℃
额定电压：225 VAC (5 mm 堆叠高度)
最大配接次数：100
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：(0.10 mm) .004"最大(020-060)

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可混用。

型号命名规则

WQTE	2	X	每排引脚数对数	引线式样	电镀选项	类型	A	选项	其他选项
020, 040, 060 (每列共40个引脚=D) 014, 028, 042 (每列14对=DDP)				从图表中指定引线式样	F = 信号引脚和接地板镀金，焊尾镀锡 L = 信号引脚和接地板上镀10μ" (0.25 μm)的金，焊尾镀锡 C = 可选电镀在触点区域的信号引脚上镀150μ" (3.81 μm)锡，之上镀至少50μ" (1.27 μm)金，在触点区域的接地板上镀50μ" (1.27 μm)锡，之上镀至少10μ" (0.25 μm)金，在所有焊尾上镀至少50μ" (1.27 μm)锡，之上镀锡	D = 单端 DDP = 差分对 (仅限H01)	K = (7.00 mm) .275" 直径的圆形引脚间距 L = 引脚选项 (无42.6x60位置)	TR = 带密封 FR = 金带密封 (每带必须订货，需欠数据，请联系Worldpo)	
					引线式样				
					A		配接高度		
					H01		4.27		
					H02		7.26		
					H03		10.27		
					H04		15.25		
					H05		18.26		
					H07		24.24		
					H09		13.26		

加工条件将影响配接高度。

WQSE	2	X	每排引脚数对数	H01	电镀选项	类型	A	选项	其他选项
020, 040, 060 (每列总共 40 个引脚=D) 014, 028, 042 (每列 14 对=DDP)				F = 信号引脚和接地板镀金， 焊尾镀锡 L = 信号引脚和接地板上镀 10μ" (0.25 μm) 的金， 焊尾镀锡 C = 可选电镀在触点区域的信 号引脚上镀150μ" (3.81 μm) 锡，之上镀至少 50μ" (1.27 μm) 金，在 触点区域的接地板上镀 50μ" (1.27 μm) 锡，之 上镀至少 10μ" (0.25 μm) 金，在所有焊尾上镀至少 50μ" (1.27 μm) 锡，之上 镀锡		D = 单端 DDP = 差分对 (仅限H01)	K = (7.00 mm) .275" 直径的圆形 底座引脚间距 L = 引脚选项 (无42.6x60位置) GP = 引脚 GP 10 号针	TR = 带密封 FR = 带密封 (不提供A) (需要手动数据)	
									

加工条件将影响配接高度。